

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2024-007

## 深南电路股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94 元。

上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZI10015 号）。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 1,604,216,646.78 元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 23,321,452.15 元，收到专户存款

利息扣除银行手续费的净额 7,582,536.03 元，尚未使用募集资金金额为 956,352,124.34 元。

2023 年度，本公司实际使用募集资金 325,579,101.32 元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 16,987,800.54 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 2,113,101.99 元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 1,929,795,748.10 元，尚未使用的金额为 649,873,925.55 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司于 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

### （二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》要求，2022 年 1 月 28 日，公司与中国银行深圳上步支行、中国农业银行深圳中心区支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 2 月 23 日，公司与子公司无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）、中国银行深圳上步支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目实施主体由全资子公司无锡深南变更为全资子公司无锡广芯封装基板有限公

司（以下简称“无锡广芯”）。2023年6月15日，公司与无锡广芯、联合保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）、中国银行股份有限公司深圳上步支行重新签署了《募集资金四方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款如下：

存放银行	银行账户账号	币种	存放方式	余额（元）
中国银行深圳上步支行	770577223302	人民币	活期	59,873,925.55
合计				59,873,925.55

注：上述存款余额与前述募集资金尚未使用的金额 649,873,925.55 元相差 590,000,000.00 元，系本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行保本型产品。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计为 42,092.68 万元。2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 42,092.68 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并由其出具了信会师报字[2022]第 ZI10019 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告》，独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。

2023 年度，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 5 月 20 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求以及在募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

在上述董事会授权期限内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

#### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型产品。使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计取得现金管理收益 4,030.93 万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的银行理财产品金额为 59,000.00 万元，并按照相关规定履行了信息披露义务。

#### （六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或

非募集资金投资项目。

**（七）超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

**（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

尚未使用的募集资金总额为 64,987.39 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 59,000.00 万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为 5,987.39 万元。

**（九）募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

附表：募集资金使用情况对照表

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十四日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

2023 年度

编制单位：深南电路股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		252,966.48			本年度投入募集资金总额				32,557.91	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				192,979.57	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目	否	180,000.00	180,000.00	32,557.91	119,782.69	66.55	2022 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	75,000.00	72,966.48	0.00	73,196.88	100.32	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		255,000.00	252,966.48	32,557.91	192,979.57					
超募资金投向	-	-	-	-	-					
<b>超募资金投向小计</b>	-	-	-	-	-					
<b>合计</b>	-	255,000.00	252,966.48	32,557.91	192,979.57					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	该项目在报告期内处于爬坡阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用，详见本报告“三、（三）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用，详见本报告“三、（四）”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 64,987.39 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 59,000.00 万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为 5,987.39 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
<p>注：</p> <p>1、“达到预定可使用状态”系指项目连线试生产后，即已能够正常生产出合格产品时。</p> <p>2、补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资额总额的差异系支付相关的发行费用，截止期末累计投入金额与调整后投资金额的差额为-230.40 万元，差异原因系专户存款利息扣除银行手续费的净额用于该项目的支出。</p>	